



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-018

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于取得实用新型专利证书及商标注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的1项《商标注册证书》，公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）收到国家知识产权局颁发的2项《实用新型专利证书》、2项《商标注册证书》，具体情况如下：

一、实用新型专利证书情况

（一）一种高性能的固态硬盘

- 1.发明人：刘政宏；龚微
- 2.专利号：ZL 2022 2 1966969.0
- 3.专利申请日：2022年7月28日
- 4.专利权人：深圳市大为创芯微电子科技有限公司
- 5.授权公告日：2023年2月3日
- 6.专利权期限：十年（自申请日起算）

（二）一种存储器的温度检测装置

- 1.发明人：连浩臻；龚微
- 2.专利号：ZL 2022 2 1967023.6
- 3.专利申请日：2022年7月28日
- 4.专利权人：深圳市大为创芯微电子科技有限公司
- 5.授权公告日：2023年2月3日
- 6.专利权期限：十年（自申请日起算）

上述实用新型专利为大为创芯自主研发取得，其所涉及的技术及应用领域与

公司半导体存储业务相关。上述专利的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，进一步完善公司的知识产权保护体系，提升公司的竞争力。

二、商标注册证书情况

序号	注册商标名称	注册商标号	核定使用商标类型	核定使用商品/服务项目	注册人	注册有效期限
1		第 64985232 号	国际分类：12	陆、空、水或铁路用机动运载工具；陆地车辆刹车；陆地车辆刹车垫；车辆防盗设备；汽车减震器；汽车用刹车；混合动力汽车；汽车刹车片；汽车车身；电动汽车；汽车底盘；陆地车辆减速齿轮；机动车辆（截止）	深圳市大为创新科技股份有限公司	2022 年 12 月 14 日至 2032 年 12 月 13 日
2	Deywin	第 63844355 号	国际分类：9	导航仪器；半导体；芯片（集成电路）；路由器（截止）	深圳市大为创芯微电子科技有限公司	2022 年 12 月 28 日至 2032 年 12 月 27 日
3	DWMICRO	第 66389725 号	国际分类：9	芯片卡；芯片电路卡；计算机服务器；数据库管理用计算机软件；智能卡（集成电路卡）；内存模块；存储卡；半导体存储器；固态硬盘；半导体测试设备；半导体检测机；硬盘驱动器；USB 闪存盘；安全数码（SD）记忆卡；计算机程序（可下载软件）（截止）	深圳市大为创芯微电子科技有限公司	2023 年 2 月 14 日至 2033 年 2 月 13 日

以上商标的取得，不会对公司及大为创芯的生产经营产生重大影响，但有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 7 日